

میکرو تکنولوژی و سیستم های

میکرو الکترونیک

چاه های حرارتی میکروکانال سیلیکونی

نظریات و پدیده ها

مؤلفان:

ال. رانگ

کی. ای. گوسون

تی. دبلیو. کنی

مترجم:

سعید ربیعی



انتشارات دانشگاهی فرهنگ

نام کتاب : میکروتکنولوژی و سیستم های میکروالکترومکانیکی

چاهای حرارتی میکروکانال سیلیکونی

نظریات و پدیده‌ها

مؤلف: ال . ژانگ کی . ای . گوسون و نی . دبلیو . کنی

مترجم: سعید ربیعی

تاریخ و نوبت چاپ : اول ۱۳۹۹

شمارگان : ۱۰۰ نسخه

بها : ۴۵۰۰۰۰ ریال

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۱۵-۹۱-۴

حق چاپ برای نشر دانشگاهی فرهنگ محفوظ می باشد

نشانی : تهران، خیابان انقلاب، نرسیده به فروردین، ساختمان ۱۳۲۰، طبقه زیر

تلفن : ۶۶۴۱۰۶۸۸ - ۶۶۹۵۳۷۷۴

WWW.FARBOOK.IR

Farbook@tut.ac.ir

ژانگ لیان، ۱۹۷۱-م	سرناسه
Zhang, L. (Lian), 1971	عنوان و نام پدیدآور
میکرو تکنولوژی و سیستم های میکروالکترومکانیکی	مختصات نشر
ژانگ کی ای، گوسون نی، دبلیو کنی مترجم سعید ربیعی	مختصات ظاهری
تهران: نشر دانشگاهی فرهنگ، ۱۳۹۹	شابک
۲۳۰ص	وضعیت فهرست نویسی
978-600-621591-4	بادانخت
قیما	موضوع
عنوان اصلی: Silicon microchannel heat sinks : theories and phenomena, c2004	موضوع
چاهای حرارتی	موضوع
Heat sinks (Electronics)	موضوع
بیه هادیها - سردسازی	موضوع
Semiconductors - Cooling	موضوع
گرما - انتقال	موضوع
Heat -- Transmission	موضوع
گودسون، کنت ای، ۱۹۶۷-م	شناسه افزوده
Goodson, Kenneth E., 1967	شناسه افزوده
کنی، تامس ویلیام	شناسه افزوده
Kenny, Thomas William	شناسه افزوده
دبلیو، کنی، ۱۳۷۲-م، مترجم	شناسه افزوده
ZK7877	ردد بندی کنگره
۶۳۱/۳۸۱۰۴۴	ردد بندی هویی
۶۱۳۸۵۶۵	شماره کتابشناسی ملی

دکتر لیان ژانگ^۱

نانوسیستم های ماژولار

خیابان ۹۷۷ کامرشال

پالو آلتو، CA ۹۴۳۰۳

ایالات متحده

نشانی پست الکترونیک:

lian@stanford.edu

پروفسور توماس دبلیو. کنی^۲

دانشگاه استنفورد

گروه مهندسی مکانیک

ترمن ۵۴۰

استنفورد، CA ۹۴۳۰۵

ایالات متحده

نشانی پست الکترونیک:

kenny@mems.stanford.edu

پروفسور کنت. ای گودسون^۳

دانشگاه استنفورد

گروه مهندسی مکانیک

ساختمان ۵۰۰، اتاق ۵۰۰S

استنفورد، CA ۹۴۳۰۵

ایالات متحده

نشانی پست الکترونیک:

goodson@stanford.edu

ISSN ۱۴۳۹-۶۵۶۶

ISSN ۹۷۸-۳-۶۶۲-۰۷۲۸۲-۶

ISBN ۹۷۸-۳-۶۶۲-۰۹۸۹۹-۸ (e-Book)

DOI ۱۰.۱۰۰۷/۹۷۸-۳-۶۶۲-۰۹۸۹۹-۸

^۱ Lian Zhang

^۲ Thomas W. Kenny

^۳ kenneth E. Goodson

پیش گفتار مترجم

به نام خدا

با علم اگر عمل برابر گردد
 کام دو جهان ترا میسر گردد
 مغرور مشو به خود که خواندی ورقی
 زان روز حذر کن که ورق بر گردد

ابوسعید ابوالخیر

امروزه پیشرفت در زمینه الکترونیک به سمت کوچکتر شدن و افزایش دما و حرارت تولید شده در تجهیزات الکترونیکی پیش می‌رود. از این رو بررسی عملکرد وسایل کنترل حرارت و دما در زمینه‌های مختلف حائز اهمیت می‌باشد. خنک کاری دماهای بالا و شار حرارتی زیاد تولید شده در مقیاس‌های مینیاتوری در مدارهای با عملکرد بالا از چالش‌های اولیه در مدیریت حرارتی در زمینه‌ی میکروالکترونیک بوده است. در دو دهه‌ی گذشته، پژوهشگران نوآوری‌های بسیاری برای حل این چالش‌ها ارائه داده‌اند. چاپ حرارتی میکروکانال^۱ (MCHS) فناوری خلاقانه‌ای برای گرفتن و دفع گرمای زیاد در اندازه‌های کوچک است. کتابی که در پیش رو دارید برگردان فارسی کتاب Silicon Micro Channel Heat Sinks نوشته‌ی ژانگ، گودسون و کئی از مجموعه کتب MICROTECHNOLOGY AND MEM نشر شده توسط انتشارات اشپرینگر در باب سیستم حلقه‌بسته‌ی خنک‌کاری دوفاز میکروکانال سلیکونی می‌باشد که طی دو دهه گذشته توجه روزافزونی را به خود جلب کرده است.

در برگردان فارسی کتاب سعی شد تا حداکثر وفاداری به متن اصلی حفظ شود ولی سلاست و روانی خواندن مطالب نیز مدنظر بوده است. در اینجا لازم است از افزایشی که در چاپ این کتاب به نحوی به مترجم یاری رساندند، به ویژه از مدیر انتشارات نشر دانشگاهی فرهمند و حروفچینی که چاپ این اثر را ممکن ساختند، و همچنین از دوست عزیزم آقای رنوف خسروی بابت مشاوره‌ی بی دریغ ایشان در این راه تشکر و سپاسگزاری نمایم.

سعید ربیعی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

^۱ Micro Channel Heat Sink(MCHS)